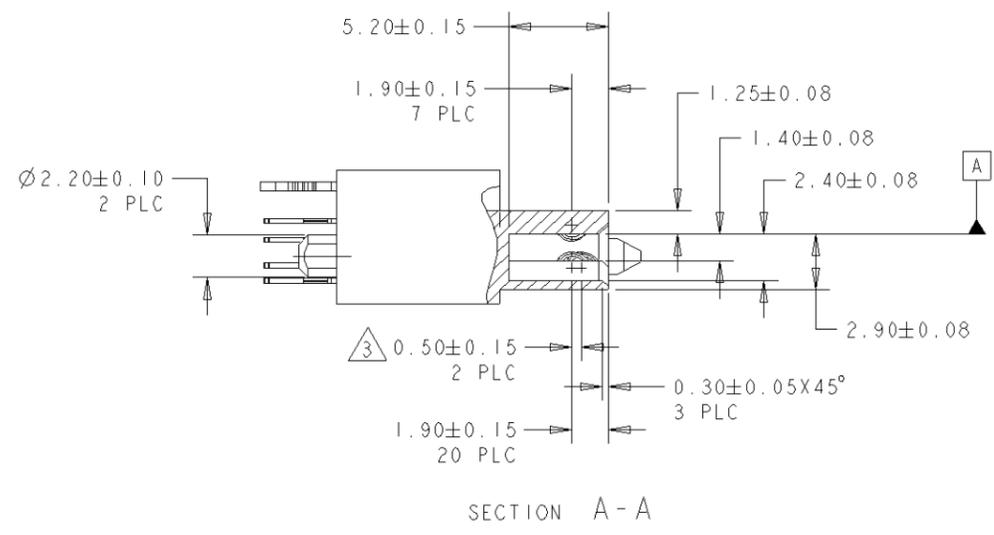
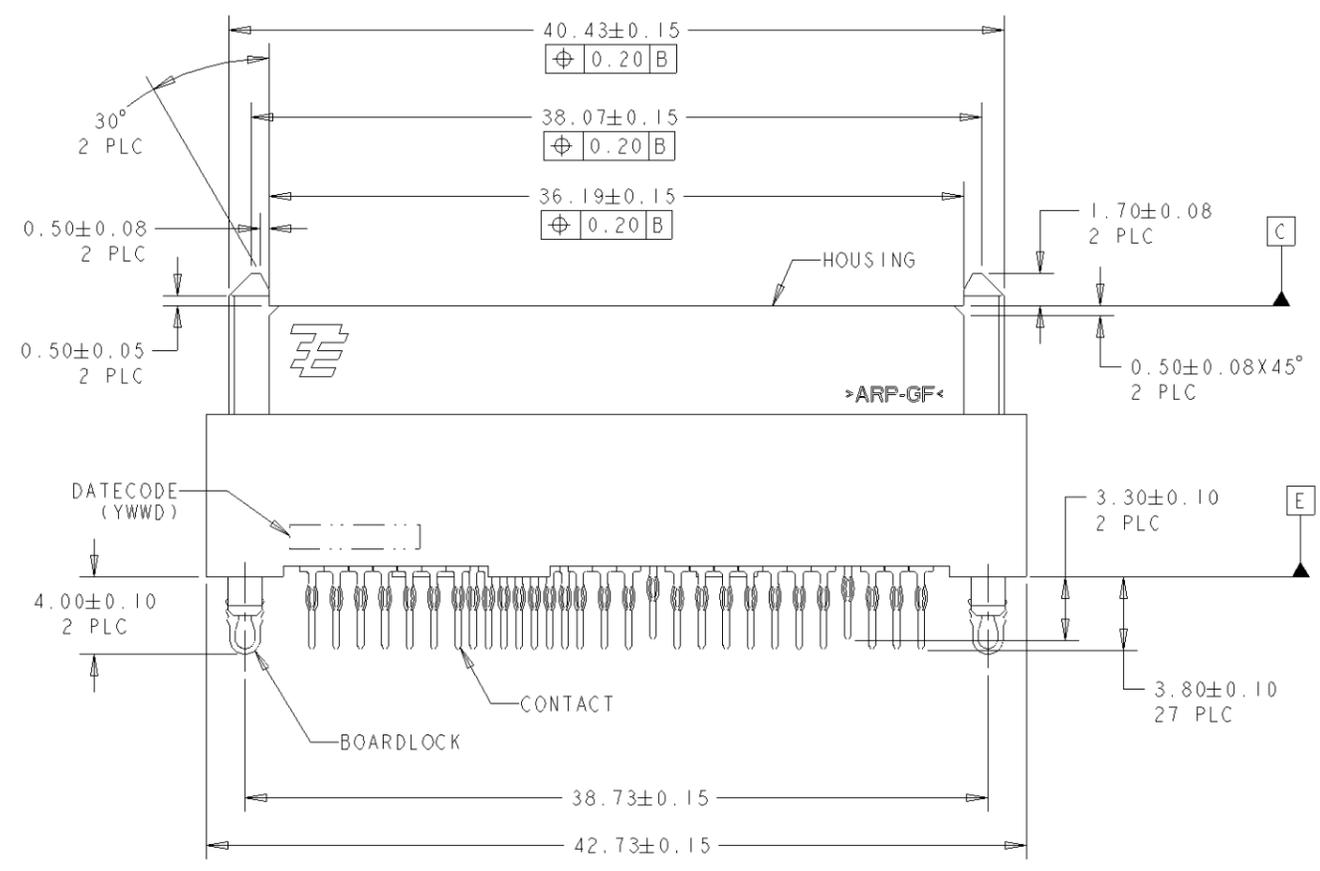
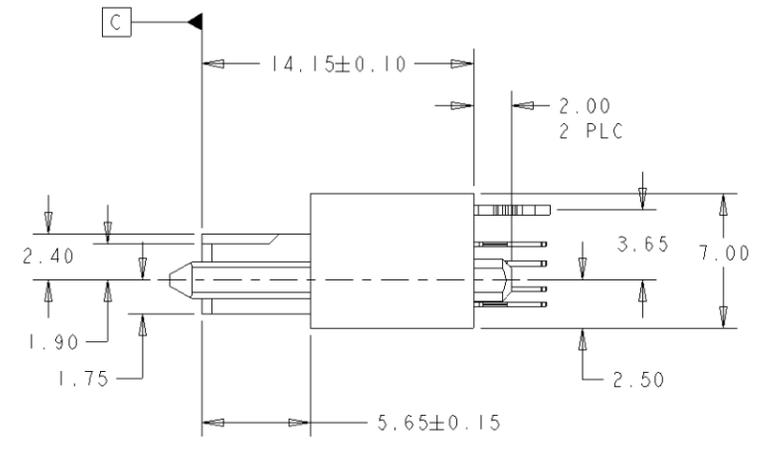
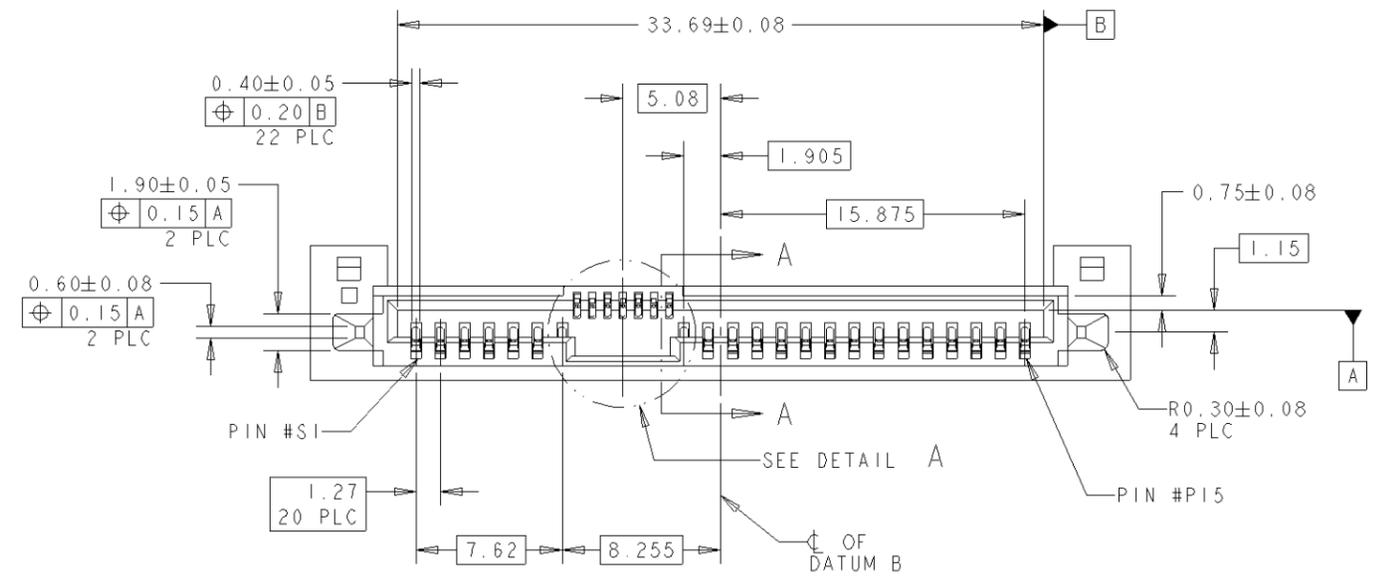


LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD		
	A	NPR PER ECR-09-000416	12JAN09	LSK	LSF		

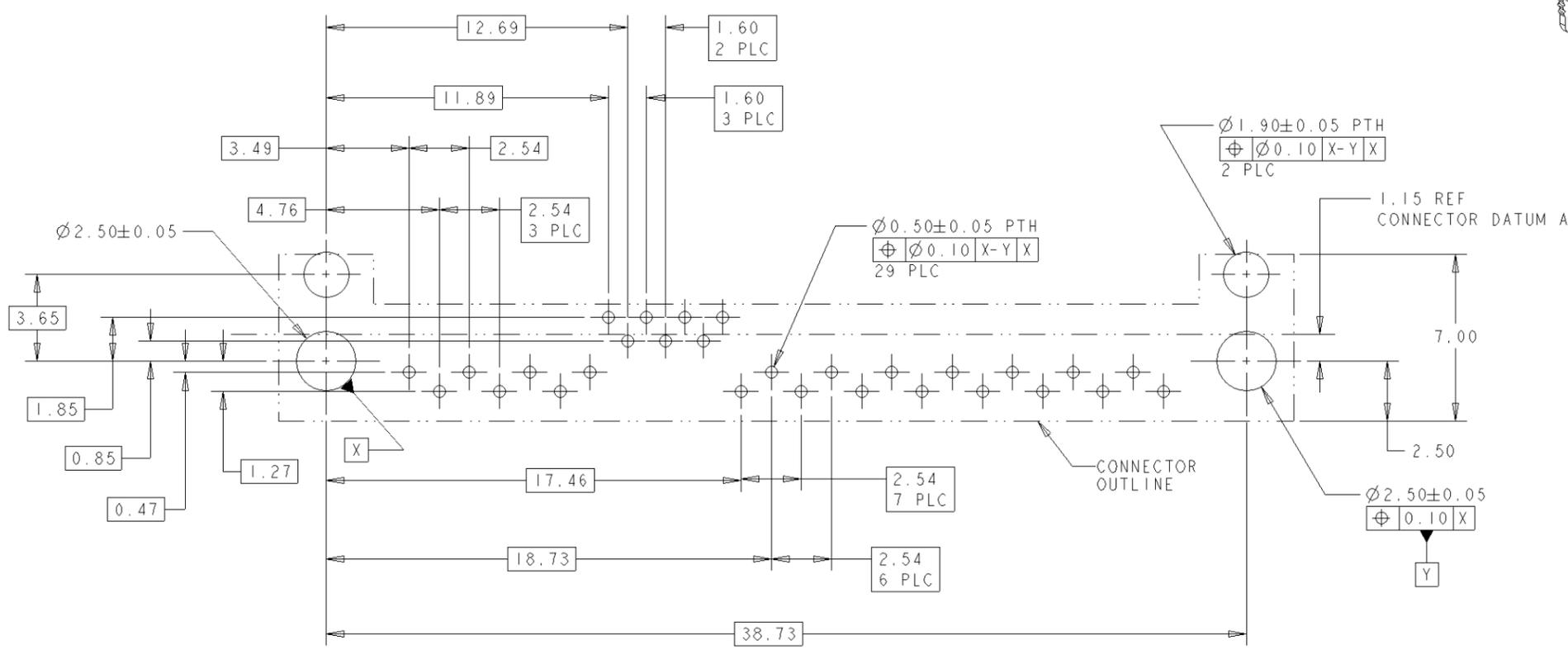
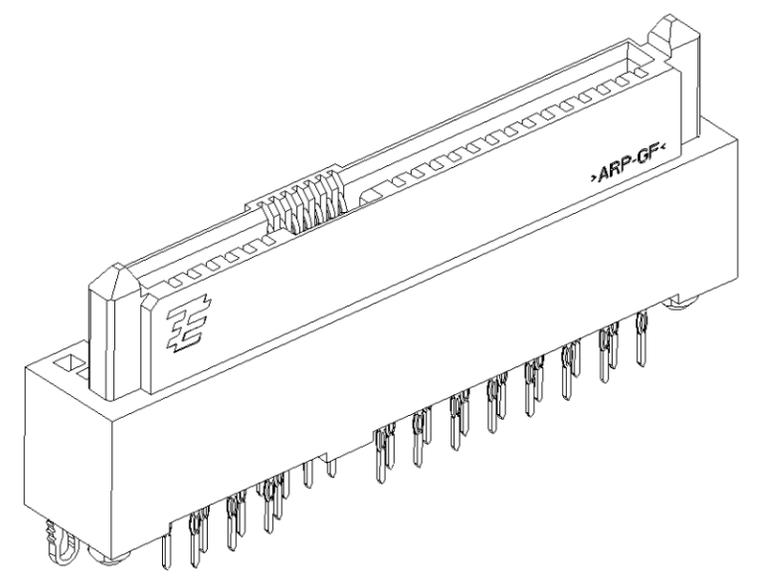
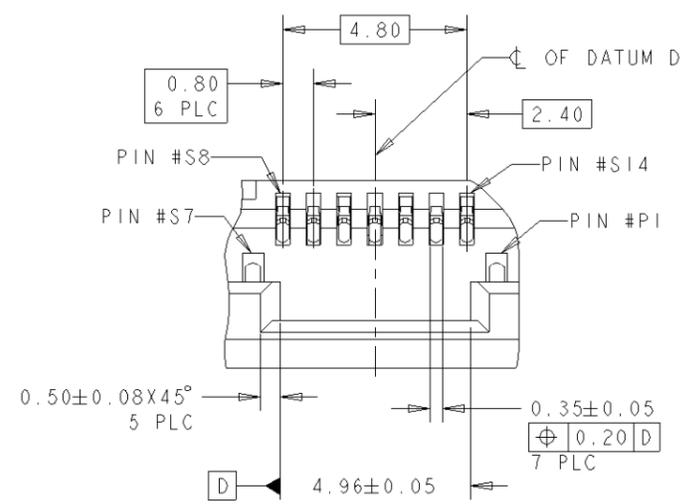


- NOTES:
- 1 MATERIAL:
HOUSING: HIGH TEMP THERMOPLASTIC, UL94V-0, COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
BOARDLOCK: COPPER ALLOY
 - 2 FINISH:
CONTACT MATING AREA: MIN 0.20um GOLD PLATING
CONTACT SOLDER TAIL: MIN 2.54um MATTE TIN PLATING
BOARDLOCK: MIN 2.54um MATTE TIN PLATING
UNDERPLATE: MIN 1.27um NICKEL PLATING
 - 3 PIN #P4 AND #P12 ONLY

1735690-1
PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN SK LEAW 04JUL2008	Tyco Electronics Tyco Electronics Corporation Singapore	
DIMENSIONS: mm		CHK SF LEONG 12JAN2009	NAME SAS BACKPLANE RECEPTACLE, VERTICAL, EXTENDED HEIGHT, PRESS-FIT	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ±0.20 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±3° FINISH		APVD SF LEONG 12JAN2009	DRAWING NO 108-51067	
MATERIAL		APPLICATION SPEC	SIZE A2	CAGE CODE 00779
1		WEIGHT	C=1735690	
		CUSTOMER DRAWING	SCALE 4:1	SHEET 1 OF 2

LOC	DIST	REVISIONS					
		F	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
DY	-	-	-	SEE SHEET 1	-	-	-



RECOMMENDED PCB LAYOUT
 PCB THICKNESS: 2.40mm MIN
 SCALE 6:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN SK LEAW 04 JUL 2008	Tyco Electronics Tyco Electronics Corporation Singapore	
DIMENSIONS: mm		CHK SF LEONG 12 JAN 2009	NAME SAS BACKPLANE RECEPTACLE, VERTICAL, EXTENDED HEIGHT, PRESS-FIT	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ±0.20 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±3° FINISH -		APVD SF LEONG 12 JAN 2009	PRODUCT SPEC 108-51067	
MATERIAL -		APPLICATION SPEC -	WEIGHT -	SIZE A2
		CUSTOMER DRAWING	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=1735690
			SCALE 4:1	SHEET 2 OF 2
				REV A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9